## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年10月20日(20.10.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/098912 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/205, 21/306

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/006268

(22) 国際出願日:

2005年3月31日(31.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

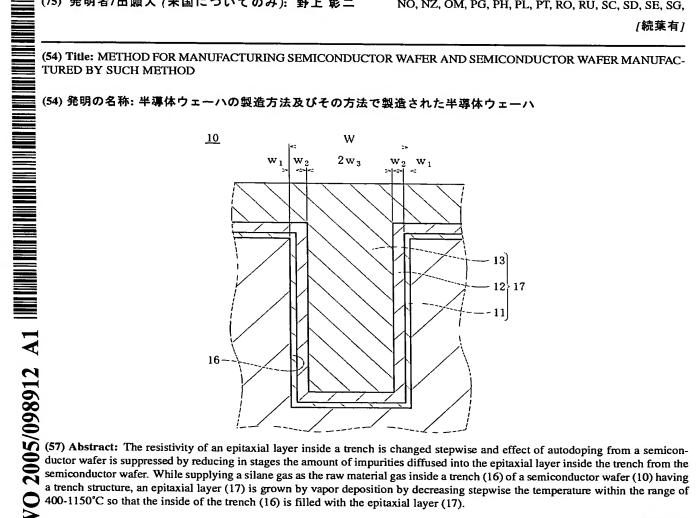
(30) 優先権データ: 特願2004-110634 2004年4月5日 (05.04.2004) Ъ

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三菱 住友シリコン株式会社 (SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058634 東京 都港区芝浦1丁目2番1号 Tokyo (JP). 株式会社デ ンソー(DENSO CORPORATION) [JP/JP]; 〒4488661 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 Aichi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野上 彰二

(NOGAMI, Syouji) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝 浦1丁目2番1号三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 堀岡 佑吉 (HORIOKA, Yukichi) [JP/JP]: 〒1058634 東京都港区芝浦1丁目2番1号三菱住 友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 山内 庄一 (YA-MAUCHI, Shoichi) [JP/JP]; 〒4488661 愛知県刈谷市 昭和町1丁目1番地株式会社デンソー内 Aichi (JP).

- (74) 代理人: 須田 正義 (SUDA, Masayoshi); 〒1700013 東 京都豊島区東池袋1丁目2番11号オーク池袋ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM. DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT. LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]



a trench structure, an epitaxial layer (17) is grown by vapor deposition by decreasing stepwise the temperature within the range of 400-1150°C so that the inside of the trench (16) is filled with the epitaxial layer (17).



>

- SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。